VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT PATENTIERBARKEIT

REC'D 08 MAY 2006 ÜBER-DIE PCT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 13492 Ko/mk	WEITERES VORGE	EHEN siehe Formblatt PCT/IPEA/416				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldeda	tum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/DE2005/000093 24.01.2005		_	27.01.2004			
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. H01L29/861 H01L21/329 H01L29/739 H01L29/868 H01L29/74 H01L29/78 H01L21/336						
Anmelder INFINEON TECHNOLOGIES AG et al.						
 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 						
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	TO SEE TO					
3. Außerdem liegen dem Bericht AN	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen					
a. 🛛 (an den Anmelder und das	Internationale Büro gesa	andt) insgesamt 5 Blä	tter; dabei handelt es sich um			
zugrunde liegen, und/ 70 16 und Abschnitt 6	Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).					
Outside a mach Auffood						
b. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).						
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:						
☐ ☐ Feld Nr. I Grundlage des	Berichts					
☐ Feld Nr. II Priorität						
Anwendbarkeit	:		e Tätigkeit und gewerbliche			
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Ein	heitlichkeit der Erfindung					
und der gewer	blichen Anwendbarkeit; U	(2) hinsichtlich der Net Interlagen und Erkläru	uheit, der erfinderischen Tätigkeit ngen zur Stützung dieser Feststellung			
	geführte Unterlagen					
	ngel der internationalen A					
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bei	merkungen zur internatio					
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellun	g dieses Berichts			
07.11.2005		04.05.2006				
Name und Postanschrift der mit der interna Prüfung beauftragten Behörde		Bevollmächtigter Bedie	nsteter			
Europäisches Patentamt - P NL-2280 HV Rijswijk - Pays Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 3	Bas	Franche, V	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Fax: +31 70 340 - 3016		Tel. +31 70 340-4998	egydono = olito * syri			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000093

	Feld	Nr. I Grundl	ge des Berichts			
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf					
	\boxtimes	der internationa	en Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde.			
		 einer Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 				
2.	Ann	linsichtlich der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem</i> Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als Ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):				
	Bes	chreibung, Seite	l			
	1-18	;	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	Ans	prüche, Nr.				
	1-30)	eingegangen am 28.11.2005 mit Schreiben vom 28.11.2005			
	Zeichnungen, Blätter					
	1/6-6	6/6	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	□ Seq	einem Sequen juenzprotokoll	protokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das			
3.		 Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite ☑ Ansprüche: Nr. 1-30 □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 				
4.	Auf	gelisteten Ände fassung der Bel gel 70.2 c)). Beschreibu Ansprüche: Zeichnunge Sequenzpr etwaige zu	Nr. 1-30 n: Blatt/Abb. tokoll <i>(genaue Angaben)</i> : n Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	* "e:	Wenn Punkt rsetzt" vers	1 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung ehen werden.			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000093

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 16

Nein: Ansprüche 1-15,17-30

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-30

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja:

Ansprüche: 1-30

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt I

Grundlage des Bescheides

1. Die mit Schreiben vom 18.11.2005 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei um folgende Änderungen: " nur in einer Tiefe..." (vgl. Anspruch 1).

Diese Änderung wird auf das Ausfürungsbeispiel der Figuren 1A und 1B zurückgeführt.

Es gibt Merkmale, die in Abbildungen 1A und 1B offenbart werden, die nicht im Anspruch 1 sind. Zum Beispeil sind die zusätzlichen Kompensationgebiete (10) nicht im Anspruch 1 erwähnt.

Das zusätzliche Merkmal ("nur in einer Tiefe...") kann daher nicht vollständig und unmittelbar in klarer und eindeutiger Weise vom Fachmann in Einklang mit dem Gesamtinhalt der Beschreibung der Zeichnung gebracht werden.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:
 - D1: EP-A-0 797 257 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA; JAPAN ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTIT) 24. September 1997 (1997-09-24)
 - D2: EP-A-1 014 453 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) 28. Juni 2000 (2000-06-28)
 - D3: US-A-4 752 818 (KUSHIDA ET AL) 21. Juni 1988 (1988-06-21)
- 2. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT,

weil der Gegenstand der Ansprüche 1-15, 17-30 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

Das Dokument D1 offenbart (vgl. Abbildung 10 und Seite 7, Zeile 34 - Seite 8, Zeile 15; die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

ein Thyristor und Verfahren zu seiner Herstellung, enthaltend:

eine Kathode (106);

eine Anode (105);

ein pn-Übergang (102/101) zwischen der Kathode und der Anode; einen Ionen (Kohlenstoff) bestrahlten Bereich (11) in einem Spannung aufnehmenden Gebiet (101).

Der bestrahlte Bereich wird bei einer Temperatur über 220 °C ausgeheilt. Aufgrund des gleichartigen Herstellungsprozesses muss der Ionen bestrahlte Bereich Zentren zwischen dem Leitungsband und dem Valenzband aufweisen. Diese Zentren können bei einer Überschwemmung des Spannung aufnehmenden Gebiets (101) freie Ladungsträger einfangen und sich bei einer Ausbreitung der Raumladungszone wieder entladen, so dass der Bereich nur bei einem Abschaltvorgang, nach der Überschwemmung mit freien Ladungsträgern, zeitweise wirksam ist.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 22 ist daher nicht neu.

Der Gegenstand der Ansprüche 1 ist ebenfalls von Dokument D2 (vgl. Abbildung 21, Spalte 3, Zeile 34 - Zeile 55) und Dokument D3 (vgl. Abbildung 1, Spalte 5, Zeile 49 - Spalte 6, Zeile 38) beschrieben.

 Die abhängigen Ansprüche 2-21 und 23-30 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit erfüllen.

Der Gegenstand der Ansprüche 2-15, 17-21 und 22-30 ist daher nicht neu.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2005/000093

 Der abhängige Anspruch 16 enthält keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den er sich bezieht, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen.

Der Gegenstand des Anspruchs 16 ist daher erfinderisch.

4. Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil einige der Merkmale in dem Herstellungsanspruch 22 auf eine Vorrichtung und nicht auf die Definition des Herstellungsverfahrens anhand ihrer technischen Merkmale sich beziehen (vgl. "Verfahren zum Herstellen des Halbleiterbauelementes nach einem der Ansprüche 1 bis 21").

Der Anspruch 22 ist daher nicht klar.

Printed: 28-04-2006 13492

5

25

PCT/DE2005/000093

-1-

Neue Patentansprüche

- 1. Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterkörper (1) und wenigstens zwei Elektroden (2, 3), zwischen denen sich im Halbleiterkörper (1) mindestens ein pn-Übergang (4) und ein Spannung aufnehmendes Gebiet (5) des einen Leitungstyps, in welchem sich eine Raumladungszone (6) ausbreitet, wenn an die Elektroden (2, 3) eine den pn-Übergang (4) in dessen Sperrrichtung beaufschlagende Spannung angelegt ist, befinden,
- 10 dadurch gekennzeichnet,
 dass in dem Spannung aufnehmenden Gebiet (5) ein temporär
 wirksamer Bereich (9) des einen Leitungstyps vorgesehen ist,
 der zwischen seinem Leitungsband (L) und seinem Valenzband
 (V) Zentren (Z) aufweist, die bei einer Überschwemmung des
- 15 Spannung aufnehmenden Gebiets (5) freie Ladungsträger einfangen können, sich bei einer Ausbreitung der Raumladungszone (6) aber wieder entladen, so dass der Bereich (9) nur bei einem Abschaltvorgang nach der Überschwemmung mit freien Ladungsträgern zeitweise wirksam ist, und
- dass der temporär wirksame Bereich (9) nur in einer Tiefe von 0,75 w_B bis 0,95 w_B vom pn-Übergang (4) angeordnet ist, wobei w_B den Abstand zwischen dem pn-Übergang (4) und dem gegenüberliegenden Rand (8) des Spannung aufnehmenden Gebietes (5) bedeutet.
- Halbleiterbauelement nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass zwischen dem Spannung aufnehmenden Gebiet (5) und der
 Elektrode (3) für dieses Gebiet (5) eine höher als dieses Gebiet (5) dotierte Zone (7) vorgesehen ist, und dass der temporär wirksame Bereich (9) vor einem Übergang (8) zu der höher dotierten Zone (7) angeordnet ist.
- 3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2,
 35 dadurch gekennzeichnet,
 dass die höher dotierte Zone (7) den einen Leitungstyp aufweist.

PCT/DE05/000 93 28.11.2005

PCT/DE2005/000093

-2-

- 4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, dad urch gekennzeichnet, dass die höher dotierte Zone (7) den anderen, zum einen Leitungstyp entgegengesetzten Leitungstyp aufweist.
- 5. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dad urch gekennzeichnet, dass der eine Leitungstyp der n-Leitungstyp ist.
- 10 6. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Zentren (Z) K-Zentren sind.
 - 7. Halbleiterbauelement nach Anspruch 6,
- 15 dadurch gekennzeichnet, dass die K-Zentren aus der Assoziation eines Kohlenstoffatoms eines Sauerstoffatoms und zweier Leerstellen (COVV) bestehen.
 - 8. Halbleiterbauelement nach Anspruch 6 oder 7,
- 20 dadurch gekennzeichnet, dass die K-Zentren (Z) durch Bestrahlung mit hochenergetischen Teilchen erzeugt sind.
 - 9. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8,
- dass die K-Zentren (Z) zusätzlich durch eine an die Bestrahlung anschließende Ausheilung bei einer Temperatur über 300°C erzeugt werden.
- 30 10. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8 oder 9, dad urch gekennzeichnet, dass die hochenergetischen Teilchen Protonen oder Helium-Kerne sind.

35

13492

PCT/DE2005/000093

-3-

- 11. Halbleiterbauelement nach Anspruch 8 oder 9,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 dass die hochenergetischen Teilchen Kohlenstoffatome sind,
 die K-Zentren bilden und zum Material des Halbleiterkörpers
 (1) beitragen.
- 12. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dad urch gekennzeichnnet, dass der temporär wirksame Bereich (9) ein Feldstoppbereich 10 ist.
- 13. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dad urch gekennzeich net, dass der temporär wirksame Bereich (9) eine Dotierungskonzentration zwischen 1 E 14 cm⁻³ und 5 E 15 cm⁻³ aufweist.
- 14. Halbleiterbauelement nach Anspruch 13,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass die Dotierungskonzentration zwischen 1 E 14 cm⁻³ und
 20 2 E 15 cm⁻³ liegt.
 - 15. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1, 2 und 5 bis 14,
- dadurch gekennzeichnet,
 25 dass es als Diode, IGBT, Thyristor oder MOSFET ausgef
- 25 dass es als Diode, IGBT, Thyristor oder MOSFET ausgeführt ist.
 - 16. Halbleiterbauelement nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,
- 30 dass im Halbleiterkörper (1) in dem Spannung aufnehmenden Gebiet (5) zusätzlich Kompensationsgebiete (10) des anderen Leitungstyps vorgesehen sind.
- 17. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 16,
 35 dadurch gekennzeichnet,
 dass zusätzlich ein stationärer Feldstoppbereich (11) vorgesehen ist.

15

20

PCT/DE2005/000093

-4-

- 18. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da durch gekennzeichnet, dass zusätzlich zu dem temporär wirksamen Bereich (9) wenigstens ein weiterer temporär wirksamer Bereich (9') vorgesehen ist.
- 19. Halbleiterbauelement nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet,
- 10 dass die temporär wirksamen Bereiche (9, 9') durch Mehrfachimplantationen erzeugt sind.
 - 20. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 19, da durch gekennzeichnet, dass es vertikal strukturiert ist.
 - 21. Halbleiterbauelement nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dad urch gekennzeichnet, dass es lateral strukturiert ist.
- 22. Verfahren zum Herstellen des Halbleiterbauelementes nach einem der Ansprüche 1 bis 21, dad urch gekennzeichnet, dass K-Zentren durch Implantation von hochenergetischen Teilchen in ein schwach dotiertes Gebiet (5) eines Halbleiterkörpers (1) eingebracht werden.
- 23. Verfahren nach Anspruch 22,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 30 dass die K-Zentren (Z) zusätzlich durch an die Bestrahlung
 anschließende Ausheilung bei einer Temperatur über 300°C erzeugt werden.
- 24. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23,
 35 dadurch gekennzeichnet,
 dass als hochenergetische Teilchen Protonen oder Helium-Kerne
 vorgesehen werden.

PCT/DE2005/000093

-5-

- 25. Verfahren nach Anspruch 22 oder 23, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass als hochenergetische Teilchen Kohlenstoffatome vorgesehen werden, die K-Zentren bilden und zum Material des Halbleiterkörpers (1) beitragen.
- 26. Verfahren nach Anspruch 23,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 10 dass die Ausheilung bei einer Temperatur über 420°C vorgenommen wird.
- 27. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 26, dadurch gekennzeichnet,
 15 dass zur Erzeugung des temporär wirksamen Bereiches (9) eine Mehrfachimplantation durchgeführt wird.
- 28. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 27, dadurch gekennzeichnet, 20 dass die Implantation durch eine Metallfolie durchgeführt wird.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 28,

- dadurch gekennzeichnet,

 25 dass zusätzlich eine Implantation mit Protonen zur Erzeugung
 eines stationären Feldstoppbereiches (11) durchgeführt wird.
- 30. Verfahren nach einem der Ansprüche 22 bis 29,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 30 dass die Implantation von der Rückseite des Halbleiterkörpers
 aus, d. h. von der dem pn-Übergang 4 gegenüberliegenden Seite, vorgenommen wird.